



Transceptor SFP+ / 10 Gbps / Monomodo 1310 nm / Alcance 3 km (1.86 mi) / LC/UPC Dúplex / DDM

SKU: LP-SFP-10G-SM-3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: 10G Duplex

\$740.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;*>Transceptor óptico SFP+ (Mini-GBIC) diseñado para enlaces de alto desempeño sobre fibra monomodo. Soporta transmisión a 10 Gbps con longitud de onda de 1310 nm y alcance de hasta 3 km (1.86 mi). Incorpora conexión en caliente (hot-pluggable) que permite instalación y desinstalación en puertos compatibles SFP+ sin interrumpir la operación del equipo anfitrión. Cuenta con conectores LC/UPC dúplex para alta densidad de conectividad y soporte DDM (Digital Diagnostic Monitoring) para supervisión en tiempo real de parámetros operativos. Diseño metálico con baja emisión de interferencia electromagnética (EMI). Compatible con múltiples marcas para facilitar despliegues en entornos de red heterogéneos.

0.9;*>• Características Generales

- 0.9;*>• Conexión en caliente (hot-pluggable) sin interrupción de operación
- 0.9;*>• Alcance hasta 3 km (1.86 mi) a 1310 nm
- 0.9;*>• Conectores LC/UPC dúplex para alta densidad de puertos
- 0.9;*>• Soporte DDM para monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos
- 0.9;*>• Diseño metálico con baja interferencia EMI
- 0.9;*>• Compatibilidad multi-marca para entornos heterogéneos

0.9;*>Desempeño

0.9;*>Tipo de transceptor: SFP+ (Mini-GBIC)

0.9;*>Tasa de datos: 10 Gbps

0.9;*>Estándar: 10GBASE

0.9;*>Tipo de fibra: Monomodo

0.9;*>Longitud de onda: 1310 nm

0.9;*>Alcance máximo: 3 km (1.86 mi)

0.9;*>Conectores: LC/UPC Dúplex

0.9;*>DDM: Soportado

0.9;*>Físicas / Eléctricas

0.9;*>Material de carcasa: Metal

0.9;*>Protección EMI: Baja interferencia electromagnética

0.9;*>Instalación: Hot-pluggable (conexión en caliente)

0.9;*>Contenido del Paquete

0.9;*>• Transceptor SFP+ LP5FP10GSM3

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en caliente para mantenimiento sin interrupciones de red
Característica 2	Monitoreo en tiempo real de parámetros ópticos mediante DDM
Característica 3	Diseño metálico que minimiza interferencia electromagnética
Característica 4	Compatibilidad multi-marca para entornos de red heterogéneos
Característica 5	Conectores LC/UPC dúplex para máxima densidad de puertos
Característica 6	Optimización de enlaces de fibra óptica de alto desempeño